tML® - Abdeckung m. integrierter Patchkabel-Führung für Modulträger 19"/1HE ausziehbar für 8x Module

tML® - tde Modular Link

tML® ist ein patentiertes modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus den drei Kernkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger besteht. Die Systemkomponenten sind zu 100 Prozent in Deutschland gefertigt, vorkonfektioniert und getestet. Sie ermöglichen vor Ort – insbesondere in Rechenzentren, aber auch in industriellen Umgebungen – eine Plug-und-play-Installation innerhalb kürzester Zeit. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP®- und Telco-Steckverbinder, über die mindestens sechs bzw. zwölf Ports auf einmal verbunden werden können. Je nach Modulbestückung sind derzeit Übertragungsraten von bis zu 400G möglich. Die LWL- und TP-Module lassen sich zusammen in einem Modulträger mit sehr hoher Portdichte gemischt einsetzen. Die tde bietet ihr tML® -Verkabelungssystem als bewährtes tML® Standard System sowie in den hoch innovativen Varianten tML® Xtended System, tML® 24 System sowie neu als tML® 32 System für extreme Skalierbarkeit und sehr einfache Migration zu höheren Übertragungsraten wie zum Beispiel 40G, 100G, 200G sowie 400G.

Die formschöne tML® - Abdeckung m. integrierter Patchkabel-Führung wird in Verbindung mit dem ausziehbaren Modulträger 19"/1HE für 8 Module eingesetzt.

tde® trans data elektronik GmbH

Hausanschrift:
Lingener Str. 2
D-49626 Bippen/Ohrte
Tel.: +49 5435 9511 0
Fax.: +49 5435 9511 32

Vertriebsbüro:
Prinz-Friedrich-Karl-Str. 46
D-44135 Dortmund
Tel.: +49 231 8805 61 13
Fax.: +49 231 8805 61 15

info@tde.de | www.tde.de

 © tde GmbH, alle Rechte vorbehalten, Irrtümer vorbehalten.

tML® - Abdeckung m. integrierter Patchkabel-Führung für Modulträger 19"/1HE ausziehbar für 8x Module

Technische Daten

Material	Stahl, gepulvert
Farbe	schwarz
Montage	Werkzeuglos, frontseitig am ausziehbaren Modulträger einrastbar (TML-19/1HE-8-M-A)
Abmessungen	19", 1HE, Tiefe 115mm
	QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000

Artikelvarianten & Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung
TML-19/1HE-8-M-A-PM	tML® - Abdeckung m. integrierter Patchkabel-Führung für Modulträger 19"/1HE ausziehbar für 8x Module
TML-19/1HE-8-M-A-PM2	tML® - Abdeckung m. integrierter Patchkabel-Führung und Beschriftungsstreifen für Modulträger 19"/1HE ausziehbar für 8x Module
TML-M-BLIND-A8	tML® - Modul-/Blindplatte für Modulträger 19"/1HE ausziehbar für 8x Module

 © tde GmbH, alle Rechte vorbehalten, Irrtümer vorbehalten.